

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2017-003

通富微电子股份有限公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)收到了以下政府补助资金：

序号	资金到账日期	批文号	项目内容	补助金额	备注
1	2016年12月29日	《关于下达2016年度第二批市级科技计划项目和财政资助科技经费(含分年度与省以上匹配)的通知》(通科计[2016]166号)	公司以TCB-NCP等技术为基础的高密度系统集成封装量产技术开发与产业化项目。	200万元	
2	2016年12月28日、2017年1月25日	《关于下达2015年度第二批市区工业企业技术改造项目专项资金计划的通知》(通经信投资[2016]22号)	60万元用于公司“冲压双列扁平无引线(PDFN)封装测试生产线技术改造”项目，300万元用于公司“BGA、QFN等先进封装及小外型(SOP)封装生产线扩建技术改造”项目。	360万元	先行拨付的70%资金840万元已于2016年11月到位，具体详见2016年11月21日公司刊登于巨潮资讯网的《获得政府补助的公告》，公告编号：2016-066。
3	2017年1月26日	《关于下达2016年度省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》(苏财建[2016]221号)	公司集成电路先进封装晶圆凸块(BUMPING)产业化项目。	1000万元	
4	2016年12月29日	其他专利等奖励补贴		35万元	
合计					1,595万元

公司将按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，将上述资助经费第 4 项 35 万元计入 2016 年度的营业外收入，确认为当期损益；将上述资助经费第 1、2、3 项共计 1,560 万元计入递延收益，根据项目进度，逐笔转入营业外收入。最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，敬请注意投资风险。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2017 年 2 月 6 日